

Sputtering system(DC & RF)

2013. 12. 27

Hyung Il Kim
UNIST Central Research Facilities (UCRF)



5이용절차및시설현황



1. 나노소자공정실 이용안내

	담당자	연락처	비고	
입실자	김민재	4064		
	E-Beam litho, ALD, SEM 외		4022	
	Photo Process, Dicing saw 외	박동규	4165	
장비 사용 및 공정 문의	Thin film process, Utility 및 장비 관리	김형일	4065	
00 1	PE-CVD(SiO2, Si3N4, SiC), Measurement	강해라	4167	
	Etch process		4064	
를	김민재/김형일	4064/4065		
소모품 구매		이루다/강해라	4022	
행정 관련 사항		김민재	4064	

- 1) 근무시간 외(토, 일, 공휴일 포함) 장비사용 : 장기 입실자에게 지급된 출입 카드 소지자만 가능.
 - ① 공정장비: web상으로 예약 후 사용(일부 장비 담당자 확인 필요)
 - ② 측정 및 분석 장비: web상으로 예약 후 사용
- 2) 클린룸 이용수칙 및 장비 사용 수칙을 위반한 경우 벌점 부과
 - * UNFC 시설사용에 관한 운영세칙에 의해 조치함



2. 나노소자공정실 장비 사용 절차

❖ UNFC의 장비는 다음의 순서와 같이 자가 이용이 가능하다.

안전교육 신청 및 이수



장비 운영 교육 (장비 담당자)



평가 진행 (장비 담당자)



Self User 등급 조정



장비 사용



개인 비품 입실 신청 및 승인



장비 사용 승인



On-line 장비 사용 예약



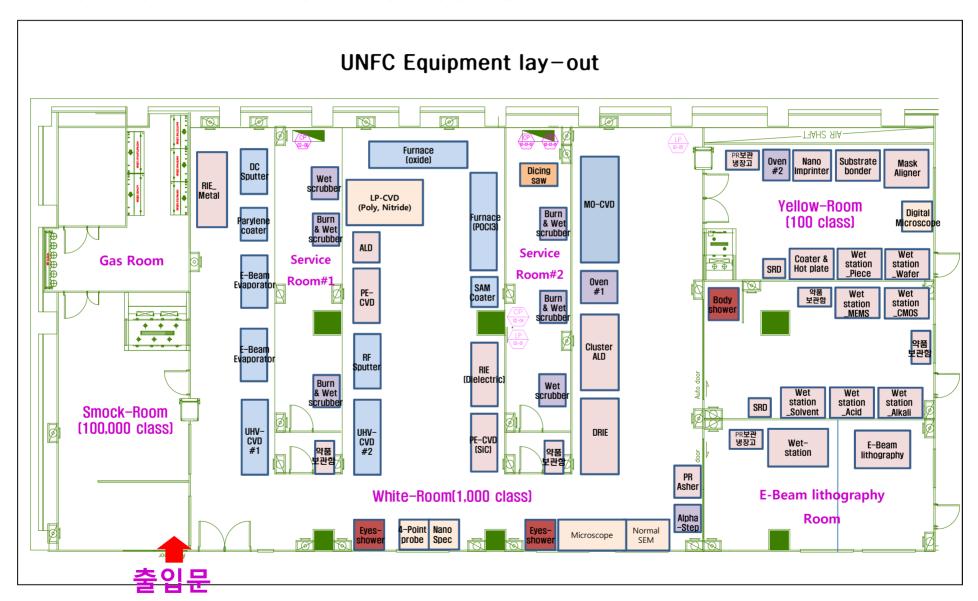
장비 사용료 확인 및 정산 (매월 말 기준)

참조

- * Self User시 On- line 장비 사용 예약(일부 장비 담당자 확인 필요) http://ucrf.unist.ac.kr (회원 가입 필요)
- * 장비 사용 의뢰 시 각 장비 담당자와 상담 필요.



3. 나노소자공정실(UNFC) 장비 및 시설 배치 현황





4. 방진복 착용 방법

1) 방진복 착용 순서: 마스크 착용 - 방진 장갑 착용 - 방진복 착용 - 방진화 착용

2) 방진복 탈의 순서: 방진화 탈의 - 방진복 탈의 - 방진 장갑 탈의 - 마스크 폐기



❖ 마스크 착용

- 1) 알루미늄 부위를 위로 착용
- 2) 콧등을 눌러 주었는지 확인한다.
- 3) 마스크를 정확하게 펴서 사용한다.



❖ 방진장갑 착용

- 1) 방진장갑을 먼저 착용한다.
- 2) 비닐장갑을 착용한다.
- 3) 장갑 목 부위가 반드시 방진복 소매 끝으로 들어가도록 한다.





❖ 방진복 착용

- 1) 개인 방진복을 착용하며, 없을 경우 청색 공용 방진복을 착용
- 2) 지퍼불량, 손목부위 고무줄 상태 확인 한다.
- 3) 반드시 자신의 Size에 맞는 방진복을 착용한다.



❖ 방진모 착용

- 1) 눈썹이 보이지 않게 착용하고, 마스크의 양끝이 방진 모자안으로 넣어 목 끈을 알맞게 조여서 착용한다.
- 2) 속살이 보이지 않게 접착 부위 상태 확인 한다.
- 3) 방진 모자의 밑 부분이 나오지 않게 방진복 안으로 넣는다.

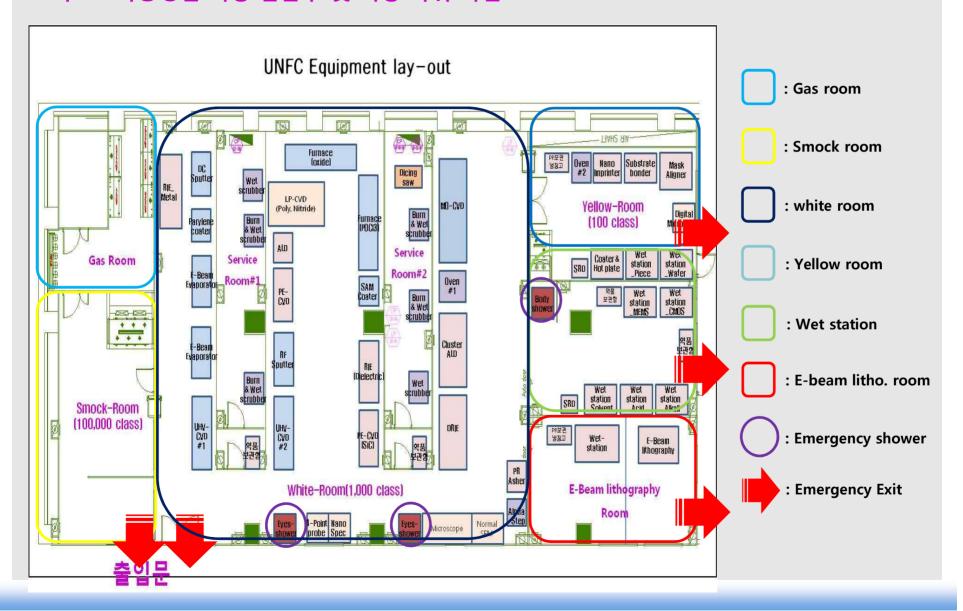


❖ 방진화 착용

- 1) 모릎 까지 착용하였는지 확인한다.
- 2) 고무줄 조임 상태 및 청결 상태를 확인한다.
- 3) 반드시 자기 Size에 맞는 방진화를 착용한다.
- 4) 지퍼 상태가 바른지 확인한다.



5. 나노소자공정실 비상 탈출구 및 비상 샤워 시설





클린룸 내에는 (극) 독성의 학공약품과 특수가스 등 위엄 요소가 양시 상존하고 있으므로 순간의 방심도 어락되지 아니아며, 앙앙 클린룸 내외를 정리 정돈아여 깨해 예방에 만전을 기아여야 안다. 그러나, 경미안 깨해가 발생하였을 때에는 당왕하지 말고 침착하게 응급조치를 취하여야 하며 인속안 긴급 조치만이 피해를 최소와 알 수 있다.

모든 사건·사고는 연구지원본부 안전관리자에게 보고되어야 하며, UNFC의 안전관리 (전기· 화공약품·유독가스·응급처치·의료진료) 및 방화관리자의 연락 방법은 다음과 같다.

- 학내전화 및 비상전화
 - ▶ 연구지원본부 사무실 및 안전관리 담당자 : 217-4064, 4065
 - ▶ UNIST 통합관제실 : 217-0119(내선 0119)
- 응급 환자가 발생하면 119 구조대에 직접 연락한다.
- 일반상식: 119는 지역에 관계 없이 119이며 지역번호를 누르지 않아야 가장 가까운 지역 소방대에 연락된다.

世界至其品書

1. 응급조치 가능한 화재 발생시 조치 요령

- 1) 다음과 같은 방법으로 인접한 소화기를 사용하여 소화한다.
 - ◈ 안전핀을 뽑는다.
 - ◈ 손잡이를 푼다.
 - ◈ 노즐(Nozzle)을 화염 쪽으로 향한다.
 - ◈ 레버(Lever)를 누른다.
- 2) 옷에 불이 붙은 경우 화재 방지 담요를 이용하여 소화시킨다. (Wet station room의 비상 샤워 시설 이용)
- 3) 전기에 의한 화재인 경우 즉시 해당 전원 스위치(Power switch)를 내린다.
- 4) 연구지원본부 사무실로 화재 발생을 통보한다.

2. 의료적 응급조치를 요하는 사고 발생시 조치 요령

- ◈ 사고 처리 및 환자의 응급조치를 위하여 연구지원본부 UNFC 사무실로 통보한다.
- ◈ 환자를 오염되지 않은 지역으로 신속히 이동시키고 몸을 따뜻하고 편안하게 한다.
- ◈ 전문의의 처치를 기다리는 동안 우선 가능한 응급조치를 취한다.
- 1) 피부에 화공약품이 묻은 경우(불산(HF)인 경우는 제외함)
 - ① 화공약품에 오염된 옷을 벗긴다.
 - ② 환부를 15분 이상 흐르는 물로 씻는다.
 - : 20분간 씻는 것은 화공약품을 물로 묽게 해주고 중화시켜 주는 첫 단계이므로 상당히 중요하다.
 - ③ 의사의 진료를 받는다.(인근 외부 응급처치 기관 : 동광병원)

じ 出谷 玉丸 요号

- 2) 눈에 화공약품이 묻은 경우
 - ① 세안기에서 15분 이상 눈을 씻는다. 이때, 눈 꺼플을 들고 눈동자를 돌려서 물이 골고루 눈에 들어가게 해야 한다.
 - ② 가능한 한 신속히 의사의 진료를 받는다.(인근 외부 응급처치 기관 : 동광병원)
- ※ 세안기는 화공약품을 다루는 작업대 근처나 통풍장치 근처에 설치되어 화공약품에 의한 눈의 손상 시 신속히 눈을 씻을 수 있도록 상태가 양호해야 한다.
- 3) 피부에 불산(HF)이 묻었을 경우
 - ① 불산(HF)에 오염된 옷을 벗긴다.
 - ② 환부를 15분 이상 흐르는 물로 씻는다. (장시간 흐르는 물에 씻으면 좋다.)
 - ③ 불산 크림(HF Cream)을 바른다.
 - ④ 즉시 의사의 진료를 받는다. (인근 화상치료 병원: 부산 하나병원_051-266-2600)
 - ※ 주의 : 불산(HF)는 강산(황산, 염산, 질산)과 같이 즉시 화상을 일으키지 않고 지속적인 화상을 유발하므로 각별히 주의할 것.
- 4) 전기에 감전된 경우
 - : 클린룸 내의 거의 모든 장비는 고전압, 고 전류를 사용하므로 모든 전선에는 전류가 흐르고 있다고 생각하여야 하며 아래 사항을 준수하여야 한다.
 - ① 젖은 손으로 전기장치를 만지면 안 된다.
 - ② 자격이 없는 사람이 전기 수선을 하여서는 안 된다.
 - ③ 불필요하게 장비의 뚜껑을 열지 말 것. 부득이한 경우 장비 내부와 표시된 고전압 경계(Hi-Voltage, DANGER) 지역에는 절대로 접근하지 말 것.
 - ④ 감전된 경우 우선 사고자를 단락 시켜 준 후 즉시 스위치를 내려 전원을 제거해야 한다.
 - ③ 환자의 호흡이 정지되었을 때, 즉시 인공호흡을 실시해야 하며 주변 사람을 통해 119에 연락한다.



- 5) 화공약품을 삼켰을 경우
 - ① 화공약품 병의 표시에 지시된 응급처치 방안을 따른다. (필요시 MSDS 참조)
 - ② 응급처치 방안이 나와 있지 않을 경우 충분히 많은 양의 물을 마셔 체내의 산이나 알칼리를 희석해야 한다.
- ※ 안전사고가 발생하였을 경우 절대로 당황하지 말고 침착하게 신속하고 적절하게 응급처치를 취해야 한다. (119 구조대에 직접 연락한다.)
- ※ 절대로 화공약품을 뱉기 위하여 손가락을 입안으로 넣어 강제로 구토를 하지 않는다. (식도 및 기도의 2차 피해 방지)



비상 조치 요령

3. 비상시 자가 조치 요령

- ❖ 응급조치 가능한 화재 발생시 조치 요령
 - 안전핀을 뽑는다.
 - 손잡이를 푼다.
 - 노즐(Nozzle)을 화염 쪽으로 향한다.
 - 레버(Lever)를 움켜쥔다.
- ❖ 클린룸 내부의 소화기 특징.
 - CO2 소화기 : 화재 장소 주변의 산소를 없애 소화.

사용 후 잔해가 없다는 장점.

다량 사용시 산소 확보 필요.

- 하론 소화기 : 사용 후 잔해가 없다는 장점.

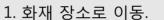
약제의 변질이 없어 교환 필요 없음.

소화력이 우수

가격이 비싸고, 프레온과 같이 오존층 파괴 물질로 사용이 규제 됨.

소화기 사용법







2. 안전핀 제거.



3. 바람을 등진다.

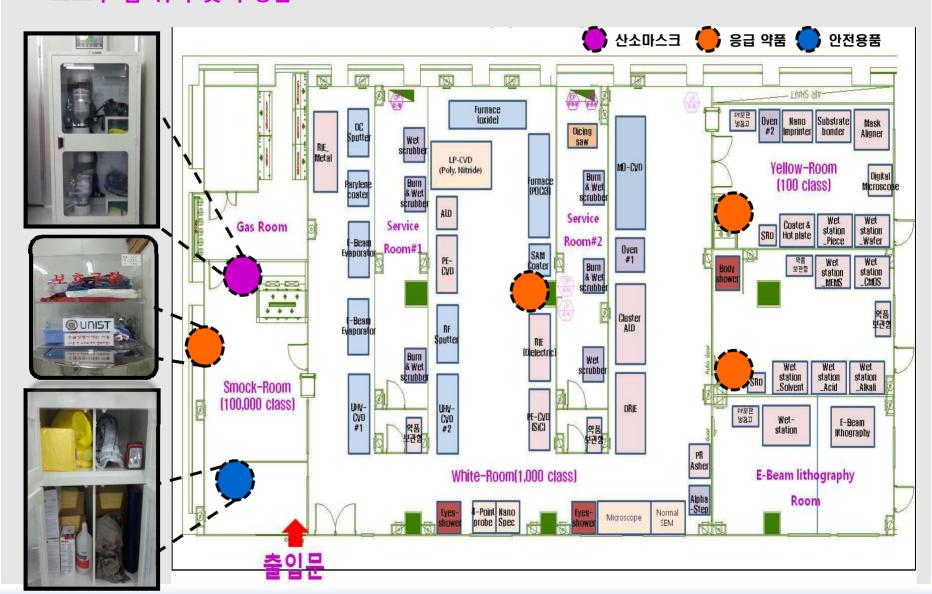


4. 노즐은 화염 방향, 레버를 움켜쥔다.



비상 조치 요령

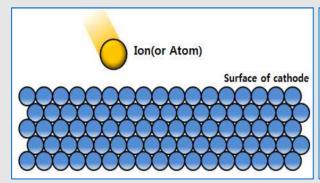
4. 보호구 함 위치 및 구성품

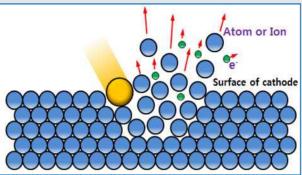


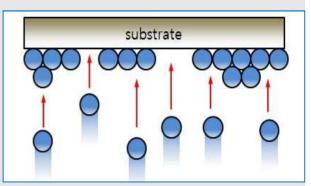




Sputtering 원리 및 특징







Sputtering은 chamber내에 공급되는 gas와 cathode에서 발생되는 전자 사이의 충돌로부터 시작되며, 진공 chamber내 불왈성 가스를 넣고(약 10mTorr), cathode에 (-)전압을 가하면 cathode로 부터 방출된 전자들이 불왈성 기체 원자와 충돌하여 이온와시키게 된다.

Ex) Ar +
$$e$$
-(primary) = Ar+ + e -(primary) + e -(secondary)

- Ar이 excite 되면서 전자를 방출하면, 에너지가 방출되며, 이때 glow discharge가 발생하여이 이온과 전자가 공존하는 보라색의 plasma를 보인다.
- Plasma내의 Ar+이온은 큰 전위차에 의해 cathode(target)쪽으로 가속되어 target의 표면과 충돌하면, 중성의 target 원자들이 튀어나와 기판에 박막을 형성한다.



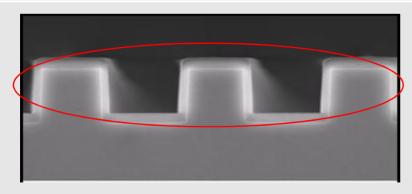
Sputtering 원리 및 특징

깡 껌

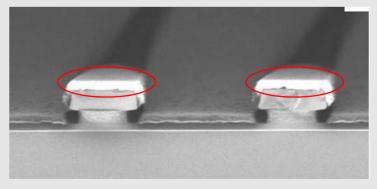
- ☞ 여러 가지 물질에서도 정막 속도가 안정되고 비슷
- ☞ 균일한 정막이 가능 하며 step coverage가 좋다.
- ☞ 박막의 응착력(adhesion)이 중다.
- ☞ 금속, 화합물, 절연체 등 다양한 물질의 성막이 가능
- ☞ Target 냉각이 가능하다.
- ☞ 기판의 sputter etching으로 pre-cleaning이 가능하다.
- © 02, N2 등 reactive sputter로 산화물, 질화물 박막의 영정이 가능하다.

단 껌

- ☞ Step coverage로 인해 lift-off 공정 적용이 어렵다
- ☞ 정막 속도가 낮다.(<10 Å/sec)
- ☞ High energy deposition 으로 인해 박막의 불균일과 damage 발생요인이
- ☞ 박막이 전까, UV, 이온 등에 노출되어 가열된다.(\sim 150 $^\circ$ C)
- ☞ 기판 holder의 수냉이 필요하다.
- ☞ 정막 쪼건이 민감하고 서로 영향을 끼친다.
- ☞ Ar 기체 압력, 전압, bias 전압, 기판온도 등을 쪼절해야 안다.



Sputter를 이용안 step coverage



E-Beam evaporator를 이용안 step-coverage



Sputtering 원리 및 특징

※ Sputtering system 사용시 확인 사항

박막 쪼정에 따른 target 결정

(Target 기본 사양: 4인치, 두메: 6.35mm)

기판 재료 선정 및 예정

박막 두께 결정 및 조성 결정

기판 bias 전압결정(Pre-cleaning) (50~100W)

Ar 기체 압력결정 (2~15mTorr)

Input power 결정 (500~700W)

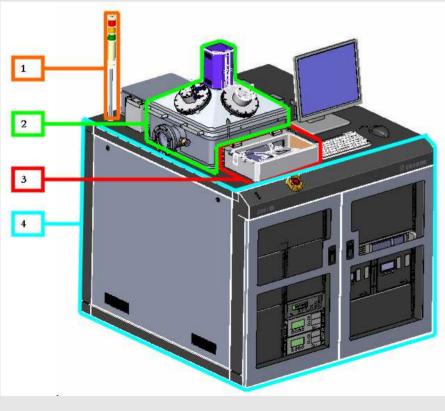


Equipment Introduction

본 장비는 ㈜소로나 祉가 개발한 Sputter System으로서 Electronic control rack module,

Process Chamber(PM) module, 그리고 Loadlock chamber module 각 1 set로 구성 되어 있다.

Loadlock chamber에는 Process module에 wafer를 반송 시킬 수 있는 Robot이 장착되어 운영된다.



NO	Name	Description
1	Signal Tower	Normal, Caution, Warning Signal Lamp
2	Process Chamber Module(PM)	Table rotation, Gun shutter, Source, View port LED, etc
3	Loadlock Chamber Module(LL)	Robot
4	Frame module	RF & DC Generator, MPD , EMO, Interface, Computer, etc
5	Facility Requirement	 Main Power: 3 € 220V, 50A Water: 50 ~ 90 Psi, 18 to 27 °C, 7.5 LPM ~ 15LPM Air: 75 ~ 85 Psi N₂: 20 ~ 35 Psi Ground: Less than 0.3 ohm

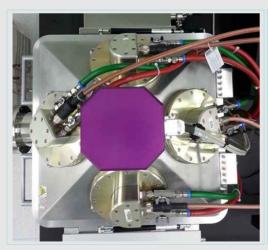


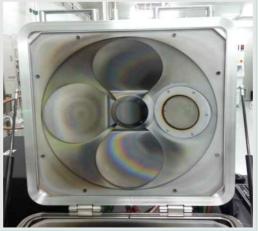
Equipment Introduction

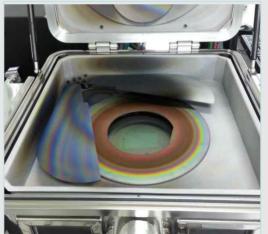
◈ Module 별 용도 및 구성

1. PM Chamber(Process Module Chamber)

- Sputtering process가 진행되는 곳으로써 Down-sputtering 방식의 target cathode가 4set 장착되어 있다.
- Throttle valve를 이용하여 Chamber 내부의 압력 제어가 가능.
- Target과 Substrate간 최적의 거리로 장착되어 있어 연구용으로서의 Multi process에 적합한 구조로 설계되어 있다.
- Gun shutter가 장착되어 있어 Target간 contamination을 방지할수 있으며 core-sputtering이 가능하다.
- Substrate shutter가 장착되어 있어 process 이전 target pre-cleaning시 시편의 증착 막의 보호가 가능하다.
- 온도 제어를 위한 Heater module과 시편의 박막 균일도 향상을 위한 0~60rpm으로 외전이 가능한 table 장착되어 있다.
- Loading / Unloading은 Loadlock chamber의 Robot과 Table의 Motion상태에 의해 이루어지며, 시편의 Size는 기본적으로 6인계와 4인계 wafer가 사용 가능하다.
- DC Generator는 2kw & RF Generator 300w 용량의 Power를 가지는 CE 규격제품을 사용한다.







Equipment Introduction

2. LL Chamber(Load lock Chamber)

- Wafer 이송용 Robot이 장착되어 있으며 Extend/Retract의 동작을 합니다.
- Robot의 구동은 Operation window의 Service pumping window 창에서 Extend/Retract 일행이 기능하며 일시간으로 Robot의 상태를 Display 해준다.
- Loading/Unloading Control은 manual 동작 뿐만 아니라 semi auto로도 명령이 가능하여 비상시에는 정지가 가능하다.
- Recipe 상에서 Full auto로도 동작이 가능하여 손쉽게 제어가 가능하다.

3. Electronic control rack

- Rack 왼쪽 부분은 장비를 제어하는 Controller로 구성되어 있으며, 오른쪽은 Main power의 Inlet과 각 Module 및 Component Power를 공급해주는 Power distribution을 기본으로 High power를 관장하는 부분으로 구성되어 있다.
- Control rack 양단에는 EMO Switch를 짱작하여 비상시 장비의 Main power를 빠르게 차단할 수 있도록 구성되어 있다.
- 본 장비는 기본적으로 CE 규격에 의해 제작되어 기계적인 부분이나 전기적인 부분에서 Software interlock이 아닌 Hardware interlock으로 구경을 하였으며, 위험요소를 최소화 하도록 제작 되어있다.

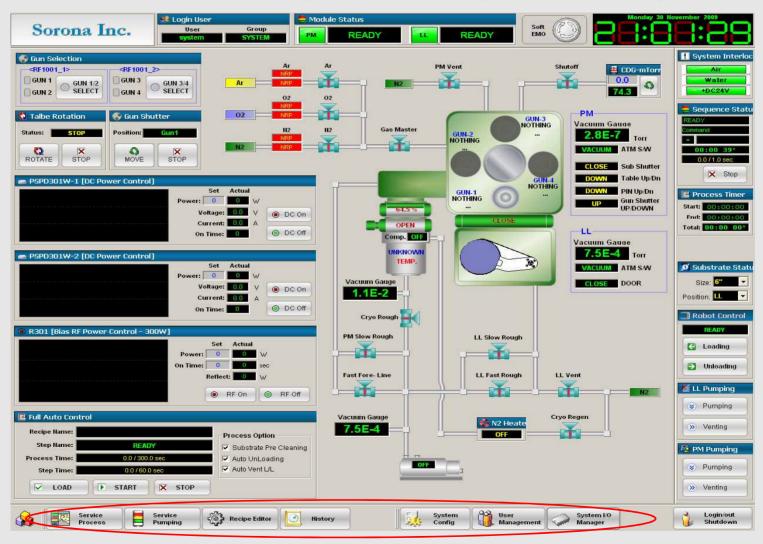






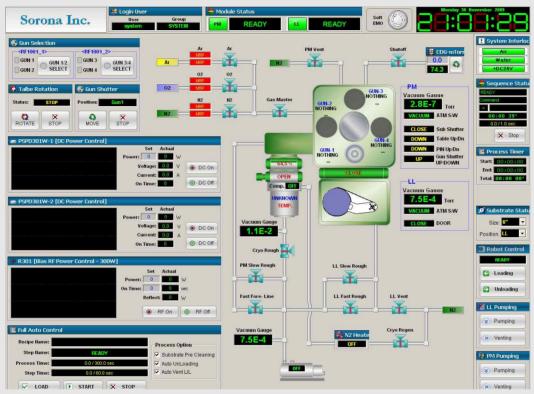


- System Screen Description
 - 1. 전체적인 소프트웨어 스크린은 7 Page로 구성되며 각 Page 마다 종속되는 Page가 존재합니다.





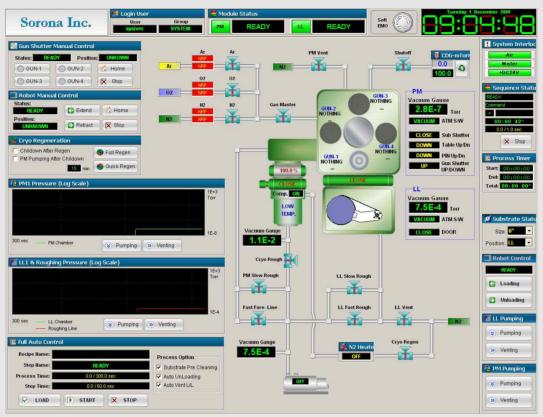
1) Service Process screen : 장비 전체 상태의 모니터링 및 Full auto start



Window name	Function	Description
	Recipe Select	Full auto recipe select
	Auto processing control	Full auto Start, Pause, Stop control
Recipe control	Step name	Recipe Step name
	Process Time	Recipe Process Full Time
	Step time	Recipe step time
DC & RF Power Control	DC & RF Power Set, Power ON/OFF	DC & RF power Set, DC On/Off, RF On/Off
Auto Process Option	Auto Process End Vented	Venting After Auto Process End
Auto process message	Auto Status	Auto processing status message



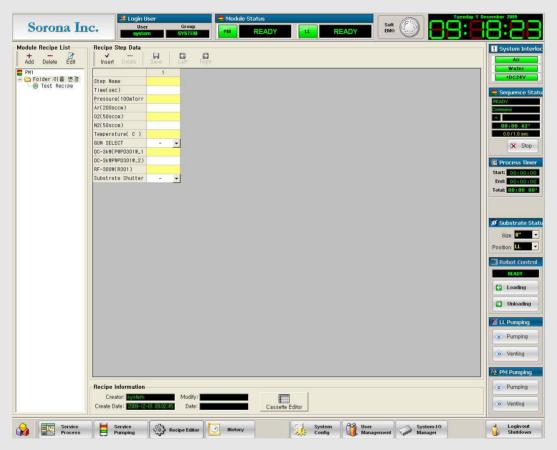
2) Service Pumping: PM Vacuum and Moving Control



Window name	Function	Description
PM Pumping & Venting	PM Vacuum Control	PM Pumping, Venting control
Robot Manual Control		Robot Retract, Extend manual control
LL Robot Control	Robot Home	Robot Home Position
	Stop	Robot Moving Stop
LL Pumping & Venting	Loadlock Vacuum control	Loadlock Pumping, Venting control
Gun Shutter Control	Gun Shutter Moving	Gun Shutter Position Select & Moving



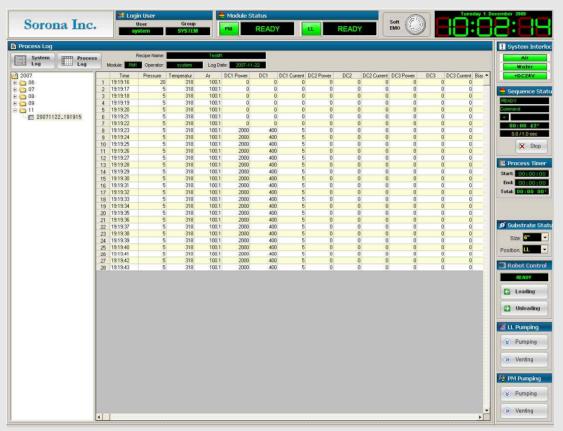
3) Recipe Editor screen : Recipe의 작성 및 저장(Module recipe screen : 각 Module별 recipe의 작성 및 저장)



	Window name	Function	Description
	Module Recipe List	Recipe Add, Delete, Edit	Recipe Category, Recipe Add, Recipe Delete, Recipe Edit
ĺ	Pagina Stan Data	Recipe Step Data Insert, Delete, Recipe S	Recipe Step Data Set, Step Insert, Step Delete, Recipe S
	Recipe Step Data	ave, Step Move	ave, Step Data Left & Right Moving



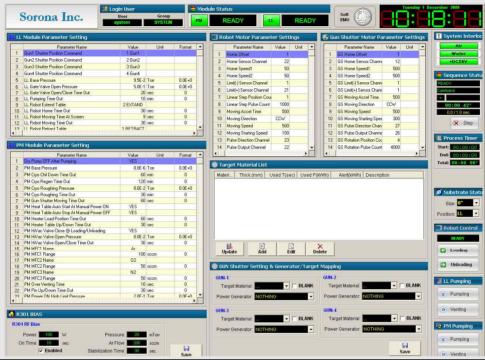
4) History screen: Process & System Log, Alarm History



Window name	Function	Description
Process List Category	Process Category Select	Year, Month, Date Category view
Process Data	Process Data Check	Process Data List display
System Log Category	System Log Data Select	Year, Month, Date Category Select
System Log Data	System Log Data Check	System Log Data View
Alarm Data	Alarm Data view	Alarm Message Check



5) System config screen : 장비 전체의 Configuration 설정



Item	Name	Description
LL Module	LL Module Parameter Settings	LL Base Pressure, LL Roughing Pressure, Robot Moving Parameter Settings, Gun shutter Moving command Settings, Pumping Time Out, Venting Time Out
PM Module	PM Module Parameter Settings	PM Base Pressure, PM Roughing Pressure, MFC Name & Range Settings, Moving Parts Time Out settings, Cryo Pumping Parameter Settings, Pumping & Venting Time Out Settings,
Robot	Robot Motor Parameter Settings	Robot Sensor Input/Output Channel Settings, Moving Time Settings, Moving Speed Settings, etc
Gun Shutter	Gun Shutter Parameter Settings	Gun Shutter Sensor Input/Output Channel Settings, Moving Time Settings, Moving Speed Settings, etc
Target Material	Target Material List	Target Material Add, Edit, Delete, Update Function
Gun shutter & Target Mapping	Gun shutter settings & Generator/Target Mapping	Gun No – Target material - Power generator Mapping
RF Bias	R301 Bias Settings	RF Bias Power Settings, Pressure, On Time, Ar Flow, Stabilization Setting



6) User Management Screen: User ID 등록 및 Group 분류



Item	Name	Description
System Manager	Manager Group	Add, Edit, Delete
Power User	Power User Group	Add, Edit, Delete
Operator	Operator Group	Add, Edit, Delete



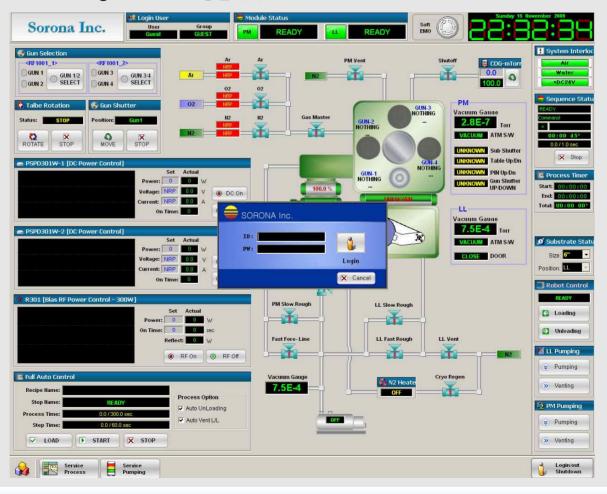
7) System I/O Management screen: Digital Input/Output Check, Driver Status Check

]	Define	TYPE	Ch	Status	Actuator
1	R SYS DC24P INT	DI O	P56	RELEASE/DC24P	Relay
2	SPARE	DI 1	P57		
3	SPARE	DI 2	P58		
4	R_SYS_AIR_INT	DI 3	P59	RELEASE/AIR	Sensor
5	R_SYS_WATER_INT	DI 4	P60	RELEASE/WATER	Sensor
6	R_PM_ATM	DI 5	P61	ATM/VAC	Sensor
7	R_PM_PIN_UP	DI 6	P62	UP/UNKNOWN	Sensor
8	R_PM_PIN_DW	DI 7	P63	DOWN/UNKNOWN	Sensor
9	R_PM_TABLE_UP	DI 8	P64	UP/UNKNOWN	Sensor
10	R_PM_TABLE_DOWN	DI 9	P65	DOWN/UNKNOWN	Sensor
11	R_PM_GUN_SHUTTER_UP	DI 10	P66	UP/UNKNOWN	Sensor
12	R_PM_GUN_SHUTTER_DOWN	DI 11	P67	DOWN/UNKNOWN	Sensor
13	R_PM_GUN_SHUTTER_MOTOR_HOME	DI 12	P68	HOME/UNKONW	Sensor
14	R_PM_SUB_SHUTTER_OPEN	DI 13	P69	OPEN/UNKNOWN	Sensor
15	R_PM_SUB_SHUTTER_CLOSE	DI 14	P70	CLOSE/UNKNOWN	Sensor
16	R_PM_RF_BIAS_CONNECTION	DI 15	P71	CONNECTION/UNKNOWN	Sensor
17	R_PM_RF_BIAS_DISCONNECTION	DI 16	P72	DISCONNECTION/UNKNOWN	Sensor
18	R_LL_ATM	DI 17	P73	ATM/VAC	Sensor
19	R_LL_DOOR_CLOSE	DI 18	P74	CLOSE/OPEN	Sensor
20	R_LL_GATE_OPEN	DI 19	P75	OPEN/UNKNOWN	Sensor
21	R_LL_GATE_CLOSE	DI 20	P76	CLOSE/UNKNOWN	Sensor
22	R_LL_ROBOT_LIMIT	DI 21	P77	LIMEIT/UNKNOWN	Sensor
23	R_LL_ROBOT_HOME	DI 22	P78	HOME/OPEN	Sensor
24	R_PM_HI_VAC_OPEN	DI 23	P79	OPEN/UNKNOWN	Sensor
25	R_PM_HI_VAC_CLOSE	DI 24	P80	CLOSE/UNKNOWN	Sensor
26	R_PM_ROUGHING_ON	DI 25	P81		
27	SPARE	DI 26	P82		
28	SPARE	DI 27	P83		
29	R_PM_CRYO_LOW_TEMP	DI 28	P84	LOW/UNKNOWN	Cryo temp monitor
30	R_PM_CRYO_HIGH_TEMP	DI 29	P85	HIGH/UNKNOWN	Cryo temp monitor
31	R_PM_CRYO_ROOM_TEMP	DI 30	P86	ROOM/UNKNOWN	Cryo temp monitor
32	R_PM_CRYO_COMPRESSOR_ON	DI 31	P87	ON/OFF	Magnet relay



◈ Software Login & 사용 권한 설명

1. Sorona System Software 실행 시 아래 Main Screen이 생성되며, User Login 창이 나타나며, User Login 창이 알성와 되지 않을 경우 우측 하단 "Login/Out & Shutdown" Button을 Click하여 부여받은 개인 ID와 PASSWORD 를 이용하여 Software Login / out이 가능합니다.





2. ID와 Password 입력 후 Login 하십시오. Login 완료 시 Main Screen 상단에 Login User ID 및 User가 등급에 해당하는 Group이 표기 됩니다. ID 부여는 Manager(System관리 최고 등급까)에게 문의하여 ID를 부여 받으십시오.



- ☞ Operator 등급: Group에 "OPERATOR"로 표기.
- ☞ Power User 등급: Group에 "MANUAL"로 표기.
- ☞ Manager 등급: Group에 "MANAGER"로 표기.
- 3. Group에 따라 Screen 선택에 차등이 있으며, System을 사용할 수 있는 권안이 제안됩니다. Group 별 사용 권안은 다음과 같습니다.
 - 1) Operator

사용 가능 Screen	사용 가능한 기능	설명
Service ProcessService Pumping	Recipe LoadRecipe StartRecipe Stop	 Operator는 Service Process Screen, Service Pumping Screen 열람이 가능하나, Screen 내의 Button 쪼깍이 불가능함. Operator는 Recipe 작성 및 편집 등의 권한이 없으며, "Full Auto Control" Frame에서 Recipe를 Load하고, Recipe Full Auto Start, Stop의 기능을 실행할 수 있음.



2) Power User

사용 가능 Screen	사용 가능한 기능	설명
Service ProcessService PumpingRecipe Editor	-Service process 및 Pumping screen 의 Manual button 모두 사용 - Recipe	-Power User는 Operator의 권한 외에 Service Process, Service Pumping Screen의 모든 Manual 기능을 사용. DC,RF Power Set Heater Temperature Set, Gun Shutter rotation Control, Power Switch Select, Robot Manual Control, Pneumatic Valve 등의 Manual 작동 권안이 부여됨 Power User는 Recipe를 작성, 편집, 추가, 삭제가 가능 함.

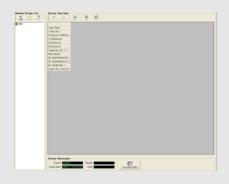
3) Manager

사용 가능 Screen	사용 가능한 기능	설명
 Service Process Service Pumping Recipe Editor History System Config User Management System IO Manager 	-System Software 의 모든 screen 이용	-Manager는 Power User 권한 외에 Process & System History 열람 가능. - System 짝동에 관련된 Configuration Setting 및 변경 가능 - System을 사용할 수 있는 User를 등록, 삭제, 정보 변경 가능 - System IO Manager Window를 통해 연재 IO 에 의해 Input/Output 되는 Data 점검 가능 - System에 연결된 각 Driver의 상태 및 통인 Setting이 가능 - System 작동 중 사용되는 Sequence 열람 및 추가, 변경, 삭제 가능

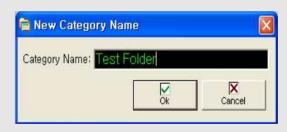


◈ Recipe 작성 및 편집, 추가, 삭제

- 1. Recipe category 卒叶
- 1) Recipe Category는 해당 Module (Model: SRN-120의 경우 PM1)에 Recipe를 저장할 수 있는 Folder를 생성시키는 절차 입니다. 생성 방법은 아래와 같습니다.
- 2) "Recipe Editor" Button을 Click아여 Recipe Editor Screen이 나타나게 합니다.(그림 1. 참쪼)
- 3) 쫘측 상단의 Module Recipe List에서 Module (PM1)을 Click 후, "Add" button을 Click합니다.(그림 2. 참조)
- 4) 아래와 같이 Category Name을 생성할 수 있는 창이 나타나며, Recipe List를 제장할 수 있는 Category name을 입력하고, "OK" Button을 Click합니다.(그림 3. 참조)
- 5) 아래와 같이 Module 아래 Category Folder 생성이 되었는지 확인하십시오.









(그림 1. Recipe editor screen)

(그림 2. Module Recipe List)

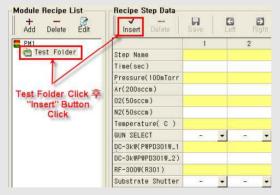
(그림 3. Category Name 장)

(그림 4. Category 추가 완료)



2. Recipe 작성

- 1) 새롭게 생성된 Folder Click 후 "Recipe Step Data" Screen 의 "Insert Button"을 Click 학입시오. 이 때 "Insert" Button Click 시 마다 Recipe Step이 증가합니다.(그림 1. 참조)
- 2) Recipe Step에 맞게 Recipe를 작성하여 주십시오. Recipe Step Data는 해당란을 Double Click 할 경우 바로 입력할 수 있습니다. (그림 2. 참조)
- 3) "Save" Button을 Click 하여 Recipe를 저장하십시오. "Save" Button Click 시 Recipe name 입력하는 창이 활성화 되며, Recipe Name 입력 후 "OK" Button을 Click 하십시오.(그림 3. 참조)
- 4) Recipe가 정상적으로 저장 완료 되면 다음과 같이 Green LED로 표기됩니다.(그림 4. 참조)



(그림 1. Recipe Step Data-1)



(그림 2. Recipe Step Data-2)



(그림 3. Category Name 항)



(그림 4. Recipe 작성 완료)



- 3. Category, Recipe Name 수정
- 1) Category 수정은 Category Name 변경을 의미합니다. 수정 시 다음 절차를 따라 주십시오.
- 2) 변경하고까 하는 Category Click 후, "Edit" Button Click하여 주십시오. 이 때 새로운 Category Name을 입력할 수 있는 창이 알정와됩니다.





3) 하는 이름을 입력한 후, "OK" Button Click 시 변경된 이름으로 제장 완료 됩니다.



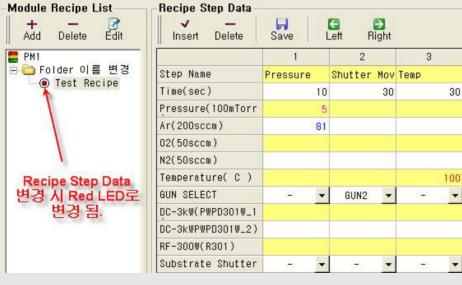
4) Recipe Name 변경 절차도 Category Name 변경 절차와 동일 합니다



4. Recipe 수정

- 1) 변경하고까 하는 Recipe Name Click 하십시오. 해당 Recipe의 Step Data를 변경하고 할 경우에는 Step Data 란을 Double Click하여 끽접 입력하십시오.
- 2) Step Data가 변경될 경우 Recipe Name이 Red LED로 변경됩니다.(그림 1. 참쪼)
- 3) Data 변경 후 "Save" Button을 Click 하여 Recipe Step Data를 제장하여 주십시오. 제장이 되면 Recipe Name이 다시 Green LED로 변경됩니다.
- 4) 불필요한 Step을 삭제할 경우, 해당 "Step No" Click 후 "Delete" Button을 Click 하여 주십시오.

변경 완료 후 "Save" Button을 Click아여 저장합니다.(그림 2. 참조)



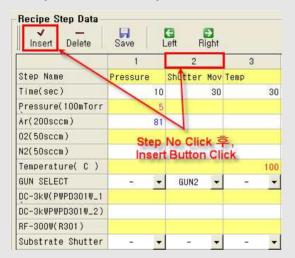
Recipe Step Data — Insert Delete	Save	C Left	E) Right		
	1		2	3	
Step Name	Pressure	Shu	ter Mov	Temp	
Time(sec)	1	0	30		30
Pressure(100mTorr	1	5			
Ar(200sccm)	8	1			
02(50sccm)	Contract Contract		70 11 -	y manager	
N2(50sccm)	Step No				
Temperature(C)	Click 후,	Dele	ete Butt	on Click	00
GUN SELECT	= 1	G	UN2 ▼	227	
DC-3kW(PWPD301W_1					
DC-3kWPWPD301W_2)					
RF-300W(R301)					
Substrate Shutter		1			

(그림 1)

(그림 2)

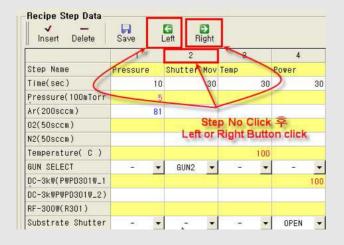


- 5) Step을 추가 및 이동할 경우 "Insert", "Left", "Right" Button을 이용하여 Recipe를 수정할 수 있습니다.
- Recipe Step Insert 시 Step No Click 우 "Insert" Button Click



Insert Delete	Save	Le	eft F	light		
	1		2		3	
Step Name	Pressure	8			Shutter	Mov
Time(sec)		10				30
Pressure(100mTorr		5				
Ar(200sccm)		81				
02(50sccm)						
N2(50sccm)						
Temperature(C)						
GUN SELECT	3.E3	+	-		GUN2	*
DC-3kW(PWPD301W_1						
DC-3kWPWPD301W_2)						
RF-300W(R301)						
Substrate Shutter	-	+	-	-	-	-

- Recipe Data Left or Right Moving(그림 2. 참꼬)



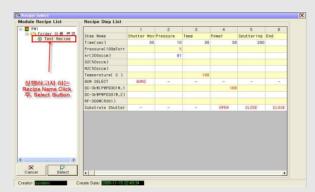
	1	7	2		3	
Step Name	Shutter M	lov Pr	essur	e	Temp	
Time(sec)		30		10		30
Pressure(100mTorr				5		
Ar(200sccm)				81		
02(50sccm)						
N2(50sccm)						
Temperature(C)						100
GUN SELECT	GUN2	×	¥	3€	- 12	
QC-3kW(PWPD301W_1		7				
DC-3kWPWPD301W_2)						
RF-300W(R301)						
Substrate Shutter	3	▼.			12	_



- 5. Full Automation control(작성된 Recipe를 Full Auto 실행 절차는 다음과 같습니다)
 - 1) Service Process Screen의 "Full Auto Control" Frame의 "Load Recipe" Button을 Click 하십시오. "Load Recipe" Button Click 시 Recipe를 Select알 수 있는 Window가 왈정화 됩니다.



2) 실행하고까 하는 Recipe Name을 선택합니다.



3) Recipe Select가 완료되면, Recipe Select Window는 자동으로 사라지며, Full Auto Control Frame에 Recipe Name, Recipe Step의 총 소요시간, 실행 Step 소요시간이 Setting 됩니다.



4) "Start" Button을 Click하면 Recipe가 자동 실행 됩니다. Full Auto 실행 시 Process Stop을 원할 경우는 Full Auto Control Frame의 "Stop" Button click 시 Full Auto 실행이 정지 됩니다.



◆ System Interlock 및 List

장비의 Interlock은 Operator의 잘못된 명령 수행을 방지하거나 위험한 상황의 발생을 제거하기 위해 전기적으로 또는 기계적으로 Hardware Interlock이 구성 되어 장비와 Operator를 보호하고 있습니다.

대부분의 Hardware interlock은 이중와 처리를 아여 Safety 측면을 안번 더 보완을 아였습니다. 또한 Software에서는 중요한 부분은 Main interlock 처리를 하여 위험한 상왕이 발생했을 경우에는 곧바로 Process를 정지하여 High voltage 나 Current를 차단하도록 구성 되어있습니다. 아주 위험한 상왕을 야기 시키지는 않지만 공정에 영향을 준다던가 장비에 Damage를 누적시킬 수 있는 Operation에 대해서도 Interlock을 설정해 놓았으며 Alarm message를 통해 Operator에게 연재의 상왕을 알려줍니다. 장비의 보호나 공정의 결과 보다는 가장 우선적으로 인명피해를 야기시키는 상왕에 대해서 Interlock을 설정해 놓았습니다. 공정에 불편하다고 하여 Interlock을 임의로 해제하고 사용하시면 안됩니다. 먼저 장비의 구조를 이해하고 Interlock이 설정되어진 이유에 대해서 파악하시는 것이 효율적인 장비 운용에 도움이 될 것 입니다.

Item	Alarm Status	Treatment
Door	LL Door open/close	LL gate valve all close, Robot ready, ATM sensor가 on되어야 합니다.
System interlock	Air interlock	System air가 최소 설정 값 이하로 되면 발생 합니다.
	Water interlock	System water가 최소 설정 값 이하로 되면 발생 합니다.
	DC24V interlock	System의 DC24V가 흐르지 않으면 발 생 합니다.
DC power supply interlock	PM1 DC power supply on	PM1의 DC power supply를 on하려 할 때 water flow가 안되고 substrate rotate가 안되면 power on이 되지 않습니다.
RF power supply interlock	RF Bias power supply on	RF Bias power supply를 on하려 할 때 water flow가 안되고 substrate rotate가 안되면 power on이 되지 않습니다.
Vacuum pump off interlock	Rotary pump off interlock	Rotary pump가 off되면 자동으로 rough valve, foreline valve가 close됩니다.
	Cryo pump off interlock	Cryo pump가 off되면 자동으로 Cryo rough valve, High Vacuum valve가 close됩니다.

